# 天箭科技

## 公司基本资料

公司名称: 成都天箭科技股份有限公司

英文名称: Chengdu Tianjian Technology Co.,Ltd.

A股代码: 002977

A股简称: 天箭科技

A股扩位简称: --

曾用名: --

B股代码: --

B股简称: --

H股代码: --

H股简称: --

证券类别: 深交所主板A股

所属东财行业: 国防与装备-航空航天装备-航天装备

上市交易所: 深圳证券交易所

所属证监会行业: 制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业

总经理: 陈镭

法人代表: 楼继勇

董秘: 何健

董事长: 楼继勇

证券事务代表: 曾铃淋

独立董事: 邓菊秋,夏雷,唐军

联系电话: 028-85331008,028-86272706

电子信箱: irm@cdtjkj.com

传真: 028-85331009

公司网址: www.cdtjkj.com

办公地址: 成都市高新区和茂街333号

注册地址: 成都市高新区和茂街333号

区域: 四川

邮政编码: 610212

注册资本(元): 1.201亿

工商登记: 91510100771221389K

雇员人数: 164

管理人员人数: 10

律师事务所: 北京市中伦律师事务所

会计师事务所: 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)

公司简介: 成都天箭科技股份有限公司位于成都高新技术产业开发区,成立于2005年3月。公司自成立以来坚持致力于固态微波前端等产品研发,从事高端装备制造,产品已广泛应用于雷达系统、卫星通信、测控等领域。公司是成都市高新技术企业,具备齐全的科研生产资质和质量体系认证。

经营范围: 通信传输设备、雷达及配套设备、仪器仪表、电子设备、电子元器件的研发、生产、销售;集成电路设计和销售;微波通信工程的设计、施工(凭资质许可证经营);无线射频识别技术研发、应用;技术推广服务;货物进出口、技术进出口(法律、法规禁止的除外;法律、行政法规限制的待取得许可后方可经营)。以上经营项目不含法律、行政法规和国务院决定需要前置许可和审批的项目)

## 发行相关信息

保荐机构: 中信建投证券股份有限公司

主承销商: 中信建投证券股份有限公司

成立日期: 2005-03-17

上市日期: 2020-03-17

发行市盈率(倍): 22.98

网上发行日期: 2020-03-05

发行方式: 网上定价发行,市值申购

每股面值(元): 1

发行量(股): 1790万

每股发行价(元): 29.98

发行费用(元): 5664万

发行总市值(元): 5.366亿

募集资金净额(元): 4.800亿

首日开盘价(元): 35.98

首日收盘价(元): 43.17

首日换手率: 0.41%

首日最高价(元): 43.17

网下配售中签率: --

定价中签率: 0.01%